

Product Change Notice (PCN)

件名：H8S/2117 及び H8S/2378 製品基板部材変更のご案内

発行日：2/14/2023

出荷開始予定日：3/1/2023

改版履歴：初版

変更内容の説明：

対象製品：H8S/2117 系及び H8S/2378 系 TFLGA-145 ピン製品の基板材料を変更します。

変更前：含ハロゲン材 ⇒ 変更後：ハロゲンフリー材へ変更

対象製品リスト：

型名	パッケージ
DF2370VLP34V	TFLGA 145pin
DF2378BVLP35WV	
DF2117RVLP20V	
DF2117VLP20V	

変更の理由：

材料メーカーの供給終了のため。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響：

基板材料がハロゲンフリー材料に変更になることに伴い、基板の色合いが若干変わりますが、外形自体に変更はございません。

また、機能、品質、信頼性への影響はありません。

製品の識別方法：

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です

信頼性データについて：2023年2月20日より信頼性データ提供可能です。

サンプル出荷予定日：非該当

製品/材料の化学物質データ：弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。